

REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

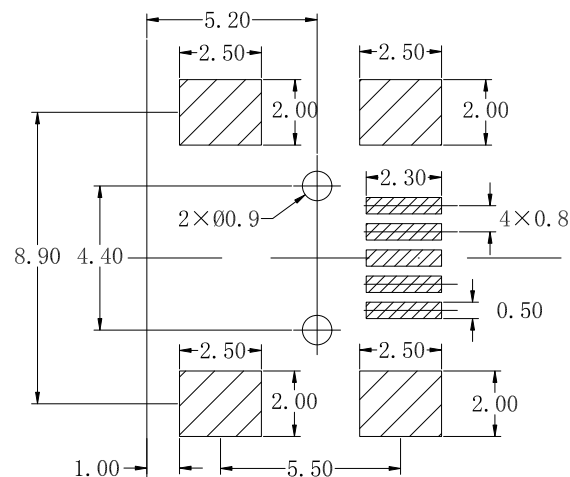
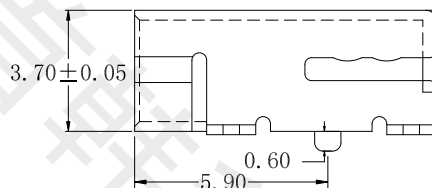
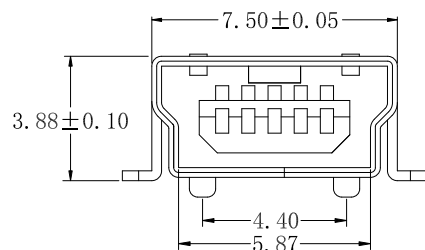
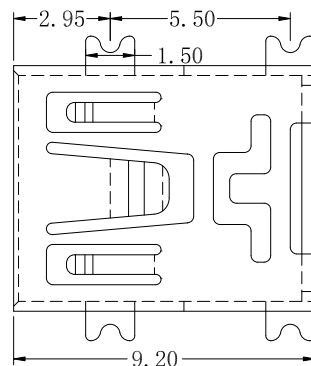
1. 额定电流: Current Rating  
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance  
50 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:  
100 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:  
100MEGA ohms MIN

原材料:Raw material:

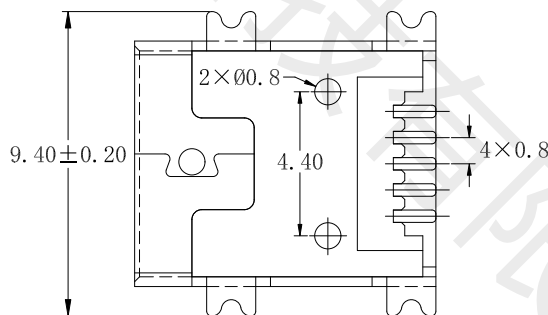
1. 塑胶: Plastic cement:  
Hing Temperature Thermoplastics,  
LCP Black
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680/C5191
3. 外壳: Shell: SPCC

电镀: Electroplate:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;  
Tin On Solder Talls
2. 外壳: Shell:  
Nickel Plating



RECOMMENDED PCB LAYOUT



 <b>深圳市首韩科技有限公司</b>		页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT): MM
		版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)		日期 (DATE)	2009. 11. 16	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)	李春风	
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	钟华华	
		核准 (APPROVED)	罗孝金	



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品编码
Material code:

\_\_\_\_\_

产品名称 Project:

USB

\_\_\_\_\_

规格型号 Part No:

MINI 5PTP

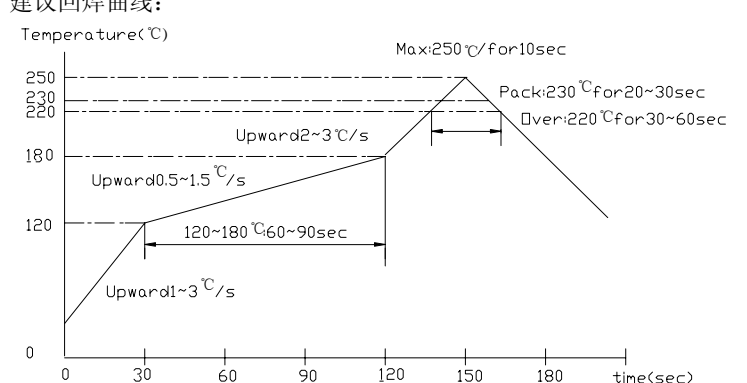
\_\_\_\_\_

贵公司承认印 Approval signatures

Table with 2 columns: 料号/Part No. and 签章/Signatures

日期 Date:

Table with 3 rows: 拟制/Drawn (李春风), 审核/Check (钟华华), 批准/Approved (罗孝金). Includes a red circular stamp: 深圳市首韩科技有限公司 工程专用章

1. 物料明细:			
1.1. 塑胶部分: LCP UL94V-0			
1.2. 接触端子部分: C5191R-H, 镍底, 接触部位镀金 1μ”			
1.3. 外壳部分: C2680R-H, 外壳镀镍底 50μ”, 镀NI 80μ			
2. 工作条件:			
2.1. 工作电流: 1Ampere			
2.2. 使用温度: -30℃~+80℃			
3. 电气性能部分			
序号	测试项目	规格和标准	测试方法及参考标准
3.1	接触阻抗	100mΩ MAX	以低功率电流测试产品接触部位阻抗值 参考: EIA 364-23A
3.2	绝缘阻抗	100MΩ MIN 100V DC	测试相邻接触脚位之间塑胶阻抗值 参考: EIA 364-21A
3.3	耐压测试	100V AC 1分钟 0.5mA	以 0.5mA 的电流测试接触脚位之间塑胶耐高压 1 分钟 参考: EIA 364-20A
4. 机械性能部分			
4.1	插入力	3.0kgf	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度插入时的力 参考: EIA 364-13A
4.2	拔出力	0.7kgf	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度拔出时的力 参考: EIA 364-13A
4.3	端子单PIN保持力	0.5 kgf MIN	接触 PIN 以 25mm/分速度从塑胶中退出来的力
4.4	寿命测试	1. 产品外观无明显损伤 2. 插入力: 3.0kgf MAX 拔出力: 0.7~1.8 kgf	以每小时 600 次匀速插拔产品 3000 次 参考: EIA 364-09A
4.5	振动测试	10 <sup>-6</sup> 秒	以每分钟频率由 10HZ 至 55HZ, 再回到 10HZ 为一循环, 连续测试 X/Y/Z 三个方向各 2 小时。 振幅为 1.5mm 参考: EIA 364-28A
5. 环境性能部分			
5.1	沾锡性	吃锡面积达 95%以上	产品焊接区于温度为 235±5℃锡炉中浸泡 5±0.5 秒 参考: MIL STD-202F
5.2	耐高温	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于 85℃的高温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.3	低温性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于-40℃的低温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.4	耐湿性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于温度为 40±2℃, 湿度为 90~95RH 环境中, 120 小时后观察。 参考: EIA 364-31A
5.5	耐腐蚀性	1. 外观无明显腐蚀 2. 接触阻抗 50mΩ MAX	将产品置放于盐水浓度为 5%, 温度 35±2℃的盐雾箱中连续喷雾 12 小时, 于常温放置 1 小时后观察产品。 参考: EIA 364-26A
5.6	耐焊接性	1. 外观无明显变色、起泡; 2. 焊脚吃锡平滑	建议回焊曲线:  <p>The graph shows a reflow soldering temperature profile. The y-axis is Temperature (°C) from 0 to 250. The x-axis is time (sec) from 0 to 180. The profile starts at 0°C, rises at 1~3°C/s to 120°C (120~180°C for 60~90sec), then rises at 0.5~1.5°C/s to 180°C, then rises at 2~3°C/s to 230°C (Pack: 230°C for 20~30sec, Over: 220°C for 30~60sec), peaks at 250°C (Max: 250°C for 10sec), and finally cools down.</p>